证券代码：003026　　证券简称：中晶科技

浙江中晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-11-001

投资者关系活动类别	☑特定对象调研　　☐分析师会议 ☐媒体采访　　☐业绩说明会 ☐新闻发布会　　☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他：_____
参与单位名称及人员姓名	东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司 郑奥
时间	2026 年 11 月 6 日 10：00-10：40
地点	线上会议形式
上市公司接待人姓名	副总经理/董事会秘书 李志萍 证券事务代表 叶荣
投资者关系活动主要内容介绍	**1．公司今年的业绩情况如何？明年有何业绩预计？** 公司 2026 年三季度营业收入同比增长 65.29%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 292.96%；2026 年前三季度公司营业收入比上年同期增长 36.84%，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 118.06%。未来公司将持续密切关注市场动态变化，继续做好经营管理工作，提升公司经营业绩，促进公司可持续、高质量发展。 **2．中晶新材料目前产能情况如何？以及新材料对公司整体业绩影响情况？** 中晶新材料公司目前产品批量交付，公司根据销售订单及市场需求预测统筹安排生产计划，正在积极拓展产能以满足客户交付。 **3．公司硅片产品价格方面有涨价吗？**

	公司部分产品价格稳中有升。公司产品定价主要以成本为基础，结合市场需求及客户合作关系进行综合定价。 **4.公司硅片的产品结构？** 公司目前研磨硅片主要集中在 4-6 英寸，抛光硅片主要集中在 6-8 英寸。未来将会根据客户需求，持续发展更新，以满足客户具体要求。 **5.江苏皋鑫新厂建设进展如何？** 江苏皋鑫的营业执照已变更至新厂地址，其中高频高压半导体芯片及器件产品已在新厂投入运行，目前处于客户认证和产品增产上量的过程中。随着新厂投入使用，公司将持续加大研发投入，进一步丰富产品结构。 **6．公司核心竞争力是哪些方面？** 1、公司在巩固现有业务基础上，紧跟下游需求，推进中晶新材料、江苏皋鑫项目建设投产，加快技术成果产业化落地，优化产品与业务结构，释放产能、形成规模效应。 2、作为国家高新技术企业，公司持续加大研发投入、布局知识产权，截至 2026 年 6 月末拥有发明专利 49 项、实用新型专利 87 项。持续开展创新技术储备，以技术创新带动生产效率、产品差异化竞争力提升，保障自身技术领先地位。 3、公司把人才作为核心资源，围绕半导体材料方向引进各类专业人才，搭建管理、技术双轨晋升通道。核心管理、研发人员深耕半导体材料行业多年，具备在工艺优化、新品开发、设备改造等方面的专业能力。 **7．未来公司产品业务发展有何战略规划？** 公司是一家专业从事半导体单晶硅材料及其制品研发、生产和销售的国家高新技术企业，产品涵盖半导体晶棒、研磨片、化腐片、抛光片、半导体功率芯片及器件等。未来，公司将不断加强主业发展，同时加大技术研发，积极推进新产品研发，

	持续为客户提供高质量产品，优化公司的产品结构，提升公司的创利能力。 **8．公司接下来有何资本运作方面的计划？** 公司管理层积极关注产业链的发展趋势及潜在机会，将根据公司战略发展的需要，密切关注与半导体材料行业相关的合作契机，通过投资、并购等多种资本运作方式选择优质标的,丰富产品结构以及下游应用领域，进一步增强技术储备和创新能力。未来若有明确的定增计划及相关项目，公司将严格按照监管要求，及时履行信息披露义务，敬请关注公司公告。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 11 月 6 日